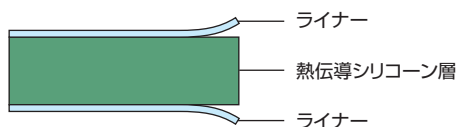


## 熱伝導率5W/m・Kの熱伝導シート

### 特長

- 低分子シロキサンガスの揮発が少ないため、長期使用でも基板などの接点障害が起きにくくなります。



(保証値ではありません)

試験項目	単位	規格	SPVS
熱伝導率	W/m・K	JIS R 2616 (熱線法)	5.0
		ISO22007-2 (ホットディスク法)	3.4
色調	—	—	グリーン
厚み	mm	—	0.5/1.0/1.5
比重	—	JIS Z 8807	2.75
硬度	ASKER C	JIS K 7312	70
	Shore 00	ASTM D 2240	86
引張強さ	MPa	JIS K 6251	0.78
伸び	mm	JIS K 6251	11.4
体積抵抗率	$\Omega$ ·cm	JIS K 6911 準拠	$3.0 \times 10^{11}$
絶縁破壊電圧	kV/mm	JIS C 2110-1 準拠	3.2
耐電圧	kV/mm	JIS C 2110-1 準拠	1.8
誘電率	1MHz	社内規格	13.7
誘電正接	1MHz	社内規格	0.06
難燃性	—	UL94	V-0
使用温度範囲	℃	—	-20~125
最大有効寸法*1	mm	—	210×510

\*1) 製品取り数については別途営業までお問い合わせ下さい。